

超低Dfと高Tgを兼備した ビルドアップ材料

Ultra Low Df & High Tg Build-up Material

05

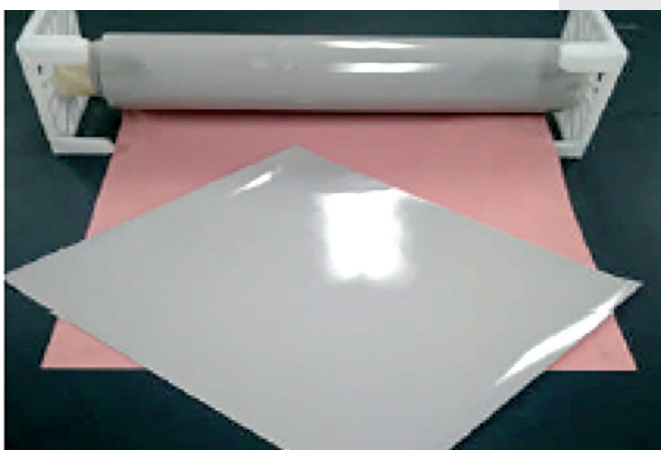
NLAYERシリーズ

NLAYER Serie

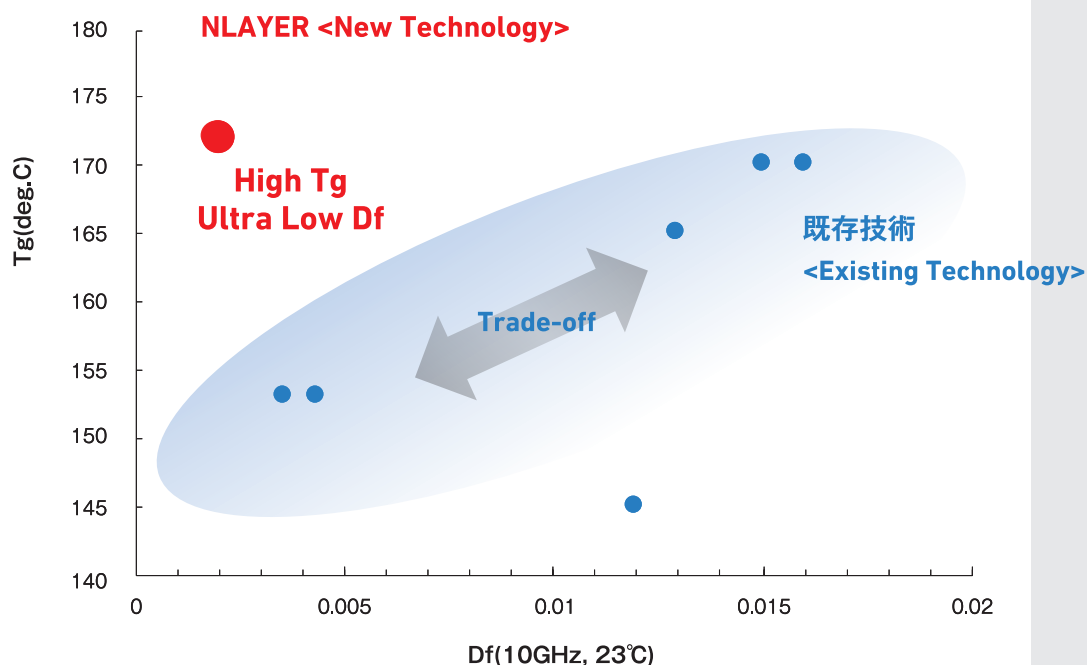
特 長 Features

- 超低Dfと高Tgを兼備
Ultra Low Df & High Tg
- 低CTE
Low CTE
- MSAP対応RCC
RCC for MSAP

特 性 Properties



DfとTgの相関 Df vs Tg



用 途 Application

- Substrate Like PCB
- 5G高周波高速伝送基板
5G/High-Frequency&High-Speed Substrate